

强一半导体（苏州）股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,558,897股。

本次股票上市流通总数为1,558,897股。

- 本次股票上市流通日期为2026年6月30日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609号），并经上海证券交易所同意，强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“强一股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）32,389,882股，并于2025年12月30日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行后公司总股本为129,559,300股，其有限售条件流通股105,206,291股，无限售条件流通股24,353,009股。具体内容见公司于2025年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1,558,897股，具体内容详见公司于2025年12月25日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,558,897 股,现限售期即将届满,该部分限售股将于 2026 年 6 月 30 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,根据《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。网下有限售期部分最终发行股票数量为 1,558,897 股。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的承诺事项,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐人核查意见

经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格遵守并履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐

业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对强一股份本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为 1,558,897 股，占公司总股本的比例为 1.20%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

(二)本次限售股上市流通日期为 2026 年 6 月 30 日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股股东	1,558,897	1.20	1,558,897	0
	合计	1,558,897	1.20	1,558,897	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

注 2：本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于 2025 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	1,558,897	6
	合计	1,558,897	—

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日